

第十八屆校際郵集設計比賽



郵集是結合郵品和文字解說的專題集郵作品，透過參與比賽，青少年不但能加深對歷史和文化的認識，更可提升寫作和演示技巧。為向青少年推廣這項既益智又富教育意義的活動，香港郵政今年再度與教育局攜手合作，舉辦「第十八屆校際郵集設計比賽」，歡迎各位青少年踴躍參加。

遞交參賽表格截止日期:	二〇一九年二月一日
遞交參賽作品截止日期:	二〇一九年四月三十日

欲知比賽詳情及下載報名表格，歡迎瀏覽郵票策劃及拓展處網頁：

https://stamps.hongkongpost.hk/chi/youth_corner/competition/index.htm 留意最新比賽動態及郵集製作小貼士。